# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-309957

(43) Date of publication of application: 14.12.1989

(51)Int.Cl.

C23C 14/32

(21)Application number: 63-139663

(71) Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

06.06.1988

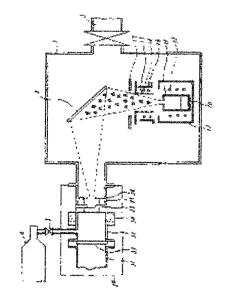
(72)Inventor: YAMAKAWA MASASHI

# (54) THIN FILM-FORMING DEVICE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To form a good-quality thin compound film by allowing electrons accelerated by means of cyclotron resonance to collide with the molecules of a reactive gas to carry out ionization at the time of forming a thin film of the compound of a vapor deposition material and a reactive gas on a substrate by using the cluster ions of the vapor deposition material and the ions of the reactive gas.

CONSTITUTION: A crucible 11 in a vacuum tank 1 is heated by means of a heating filament 12 and a vapor deposition material 10, such as Ti, in the crucible is evaporated and formed into a cluster state, and then, a part of the clusters are ionized by means of electrons emitted from a filament 14 and are allowed to collide with a substrate 2 together with neutral clusters. On the other hand, an N2 gas from an N2 gas cylinder 4 is supplied into a cavity resonator 32 in a gas ion generator 30, and the molecules of the N2 gas are ionized by means of electrons formed by allowing microwaves



propagated through a waveguide 31 to resonate in the cavity resonator 32 and applying cyclotron resonance and are accelerated by an accelerating electrode 36 and then allowed to collide against the substrate 2, by which a high-purity thin TiN film can be formed on the substrate 2.

# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ◎ 公開特許公報(A) 平1-309957

到Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成1年(1989)12月14日

C 23 C 14/32

8520-4K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

ᡚ発明の名称 薄膜形成装置

②特 顧 昭63-139663

@出 願 昭63(1988)6月6日

⑩発 明 者 山 川

正志

兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

伊丹製作所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

個代 理 人 弁理士 大岩 増雄

外2名

明 細 書

1. 発明の名称

薄膜形成装置

2. 特許請求の範囲

(産業上の利用分野)

この発明は例えば金属のクラスタ・イオンとサイクロトロン共鳴により加速した電子を反応性ガ

スの分子に衝突させてイオン化した反応性ガスのイオンとを基板の表面に射突させて化合物譲渡を形成する海膜形成装置に関するものである。

(従来の技術)

従来、蓋板の裏面に窒化チタン(TiH),酸化アル ミニウム(Al\*O\*)、炭化珪素(SiC)などの化合物 釋膜を形成するにはスパッタリング法、ケミカル ・ベイパ・デポジション法あるいはデェアル・イ オン・ビーム法による薄膜形成装置を使用してい た。 第 2 図 は 例 え ば 特 顧 昭 61 - 255848 号 明 細 書 に 記載したデュアル・イオン・ビーム法による従来 の解膜形成装置を示す模式図である。図において (1) は真空槽、(2) はこの真空槽の内部に定置した基 板、 (3) は上記真空槽 (1) を排気する真空排気系、 (4) は反応性ガスを充塡したガスボンベ、(5) はこのガ ス・ボンベを開閉するバルブ、雌は上記蒸板(2)の 表面に形成する化合物薄膜を組成する蒸着物質、 似はこの蒸着物質を容れる坩堝、口はこの坩堝に 衝突させて加熱する電子を放出する加熱フィラメ ント、 03 はこの加熱フィラメントを遮蔽する熱遮

#### 特閒平1-309957(2)

被板、のは上記蓋著物質回のクラスタに衝突させる電子を放出するフィラメント、のはこののしての短板のフィラメントのでである出ししてでいまする無板板、クラスタ・イオンを加速する無な化しは上上記がは上記であるが、121 は上上記がないが、122 はこのではガスを破射するとでではガスが、122 はこのではガスがから出まるとのではガスが、122 はこのではカスを破射するとのではが、124 と上記では低、125 は上記・世紀のはまなる。

次に動作について 説明する。 真空信 (1) の内 部を真空排気系 (3) により 排気して 1 × 10 \*\*forr程 度の真空度にしたのちパルプ (5) を開いてガス・ボンベ(4) に充垣した反応性 ガスを波量 調整しながら 噴射ノズル (21) から噴出させ真空槽 (1) の内部のガス圧を10・4~10・7 forr程度にする。次にフィラメント

#### (発明が解決しようとする課題)

デュアル・イオン・ビーム法による従来の障限 形成装置は以上のように構成されているので電子を放出するフィラメント(22)と内部槽(25)を加熱すると反応性がスと化学反応を起して不純物がスを受性がス中に混合を発生しての不純物がスが反応性がス中に混合に形成する化合物溶膜の性質に形態を及ぼし良質の化合物溶膜を形成することができないと云う解決すべき課題があった。

この発明は上記のような課題を解決するためになされたものであって不純物ガスを発生することなく 差板 の 異面に 良質の化合物 薄膜を形成する ことの できる薄膜形成装置を得ることを目的とする。

この発明に係る薄膜形成装置は所定の真空度にした。真空傷の内部で基板の表面に向けて蒸着物質のクラスタ・イオンと反応性がスのイオンとを対応性がスの応性がスとを射突させて基板の表面に蒸着物質と反応性がスとの端に合物薄膜を形成するものにおいた空胴共振器の内に直結しかつ直流磁界中においた空胴共振器の内

(22) を加熱して引き出し電極(23) で引き出した電 子を反応性ガスの分子に衝突させて解離しその旅 子を励起またはイオン化する。この反応性ガスの イオンを加速電極(24)で加速して恭板(2)の裏面に 向けて射突させる。一方、加熱フィラメント(2)の 加熱により放出した電子を坩堝皿に衝突させて加 熟すると坩堝 00 の中の 蒸着物質 99 が蒸発する。坩 掲 W の 中 の 蓋 気 圧 が 数 Torr に な る と 蓋 若 物 質 の 蓋 気が坩堝 伽のノズルから 監射しその 噴射の際の 断 無膨張により過冷却状態となって凝縮し蒸粧物質 のクラスタ(塊状原子集団)が形成される。この クラスタにフィラメントWの放出する電子を引き 出し電極崎で加速して衝突させその一部をイオン 化してクラスタ・イオンとなし加速電極ので加速 してイオン化していない中性のクラスタと共に基 板(2)の表面に向けて射突させる。この落着物質の クラスクおよびクラスタ・イオンは落板(2)の表面 とその近傍に存在する反応性ガスの励起原子やイ オンと衝突して化学反応を起こし基板四の表面に 化合物薄膜を形成する。

部に反応性ガスを導入すると共に導被管を伝援したマイクロ被を空順共振器で共振させてサイクロかを空順共振器で共振させてサイクロトロン共鳴により加速した電子を反応性ガスの分子に衝突させてイオン化し反応性ガスのイオンを引き出し加速するガスイオン発生器を真空槽に付級したものである。

#### (作用)

この発明においてはガス・イオン発生器が空胴 共振器に拡入した反応性ガスをイオン化しその反応ガスのイオンを引き出し加速して真空槽の内部 にある基板の表面に射突させる。

#### (発明の実施例)

第1図はこの発明の一実施例を示す模式図であり(1)~(5)、 00~ 00 は上記従来の薄膜形成装置と同一または相当のものである。(30) はガスイオン発生器であってサイクロトロン共鳴により加速した電子を反応性ガスの分子に衝突させてイオン化してラスマを形成して反応性ガスのイオンを引き出し加速する。(31) はマイクロ波を共振させる空胴共振器、(33)

#### 特閒平1~309957(3)

はこの空洞共振器と上記導波管(31)とを仕切る石 英 板 、 (34) は 上 記 空 胴 共 振 器 (32) の 軸 線 方 同 に 直 流磁界をかける永久磁石、(35)は上記空隔共振器 (32)の内部に形成した反応性ガスのプラズマから イオンを引き出し電極、(36)は上記空期共振器 (32)から引き出した反応性ガスのイオンを加速す る加速電極。(37)はこの加速電極と上記引き出し 電極(35)とを電気能録する組録体である。

次に動作について説明する。真変機似の内部を 真空排気系のにより排気して1×10-\*Torr程度の 真空度にしたのちバルブのを開いてガス。ボンベ 何に充塡した反応性ガスを波量調整しながら 空胴 共 振 器 (32) の 内 部 に 導 入 し そ の ガ ス 圧 を 1 × 10 \*\* Torr程度にする。 空期共振器(32)には永久磁石 (34)による 直 後 磁 界 が 空 脳 共 振 器 (32) の 軸 線 方 向 にかかっているので空順共振器(32)の内部に存在 する電子はその磁界に垂直方向の面内で一定周期 の回転運動をしている。 導波管(31)を伝播したマ イクロ波が空洞共振器(32)で共振しその共振周波 数と電子の回転周期が一致すると電子はこの共振

よびクラスタ・イオンは基板似の変面とその近傍 に存在する反応性ガスのイオンと衝突して化学反・ 引き出し加速するガスイオン発生器を真空槽に付 応を起こし 悲祝 (2) の 要 面に 化合物 薄膜を形成 する。

なお上記事権概においては反応性ガスを非職会 性としこの反応性ガスの接触する空期共振器(32) の内面に助食手段をとっていないが空間共振器 (32)の内面にグラファイトコーティングを施すか あるいは空 胴 共 撮 器 (32) に 内 接 して パイレックス 管を設けることにより腐食性の反応性ガスを導入 することができる.

### 〔発明の効果〕

この発明は以上説明したとおり所定の真空度に した真空槽の内部で基板の表面に向けて蒸着物質 のクラスタ・イオンと反応性ガスのイオンとを射 突させて装板の表面に蒸着物質と反応性ガスとの 化合物薄膜を形成するものにおいて導波管の一端 に直結しかつ直流磁界中においた空脳共振器の内 部に反応性ガスを導入すると共に導放管を伝播し たマイクロ波を空胴共振器で共振させてサイクロ トロン共鳴により加速した電子を反応性ガスの分

周波数のマイクロ波のエネルギを吸収して加速し その鉄道半径を増大するサイクロトロン共鳴の環 象を呈する。この加速して軌道半径を増大した窓 子は反応性ガスの分子に衝突してイオン化し空順 共振器(32)の内部に高密度のプラズマを形成する。 引き出し電極(35)によりこのプラズマから反応性 ガスのイオンを引き出し加速電板(36)で加速して 真空権 (1) の内部に定置した基板 (2) の 要面に向けて 射突させる。一方加熱フィラメント概を加熱し放 出した電子を坩堝のに衝突させて加熱すると坩堝 01の中の蒸着物質のが蒸発する。 坩堝のの中の液 気圧が数Torrになると蒸着物質の蒸気が用機のの ノズルから噴射しその噴射の際の断熱膨張により 過冷却状態となって凝縮し蒸着物質のクラスタ (塊状原子集団) が形成される。このクラスタに フィラメント60の放出する電子を引き出し電瓶四 で加速して衝突させその一部をイオン化してクラ スタ・イオンとなし加速電板師で加速してイオン 化していない中性のクラスタと共に基板口の裏面 に向けて射突させる。この蒸着物質のクラスタお

子に衝突させてイオン化し反応性ガスのイオンを 設したので不純物ガスを発生することなく基板の 表面に良質の化学物薄膜を形成することができる と云う効果がある。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例を示す模式図、第 2 図はデュアル・イオン・ビーム法による従来の 薄膜形成装置を示す模式図である。

図において(1)は真空槽、(2)は基板、(3)は真空排 気系、 (4) はガスボンベ、 (5) はパルプ、 四 は蒸 着物 質、00は坩堝、低は加熱フィラメント。00はフィ ラメント、四は引き出し電極、のは加速電極、 (30) はガスイオン発生器、(31) は募波管、(32) は 空洞共振器、(33)は石英板、(34)は永久磁石、 (35) は引き出し電極、(36) は加速電極、(37) は絶 経化である。

なお各図中同一符号は同一または相当部分を示 す.

代理人 大岩 增 雄

特周平1-309957(4)

